

证券代码: 300236

证券简称: 上海新阳

公告编号: 2020-045

上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李昊	张培培	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
电话	021-57850066	021-57850066	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位: 元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	300,047,883.54	277,152,560.26	8.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,928,571.40	276,866,196.41	-90.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,290,979.87	14,010,167.50	80.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,231,083.25	4,797,179.71	1,155.55%
基本每股收益（元/股）	0.0892	0.9526	-90.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0892	0.9526	-90.64%
加权平均净资产收益率	1.71%	20.08%	-18.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,418,188,183.11	1,861,938,135.09	244.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,155,131,702.77	1,502,365,081.70	243.13%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		62,459	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	19.16%	55,682,800	0		
上海新晖资产管理 有限公司	境内非国有法人	13.05%	37,933,276	0	质押	10,925,000
上海新科投资有 限公司	境内非国有法人	7.84%	22,788,086	0	质押	2,000,000
江苏新潮科技集 团有限公司	境内非国有法人	1.88%	5,453,221	0		
中国建设银行股 份有限公司－华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基金	其他	1.50%	4,369,291	0		
中国银行股份有 限公司－国泰 CES 半导体行业 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.00%	2,915,423	0		
王福祥	境内自然人	0.99%	2,881,860	2,873,853	质押	2,000,000
上海新阳半导体 材料股份有限公 司－第三期员工 持股计划	其他	0.86%	2,506,200	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.66%	1,911,900	0		

叶明	境内自然人	0.55%	1,608,658	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。公司第三期员工持股计划由持有人组成的持股管理委员会管理。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无			

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本报告期，公司实现营业收入30,004.79万元，较去年增长8.26%，实现扣非后归属于母公司净利润2,529.10万元，与去年同期相比增长80.52%，实现归属于上市公司股东的净利润2,592.86万元，较去年下降90.63%。合并后净利润较去年同期大幅下降，主要原因是上年同期公司资产置换产生的投资收益对净利润影响26,188万元。

公司芯片铜互连电镀液、铜制程蚀刻后清洗液和铝制程蚀刻后清洗液等集成电路关键工艺材料已大规模供应国内集成电路生产制造企业，其中被认定为集成电路生产线Baseline（基准线/基准材料）的数量为25条。本报告期公司晶圆超纯化学材料产品持续获得越来越多客户的认可，市场推广与产品销售与上年同期相比均有较大提升。

1、晶圆超纯化学材料快速增长、氟碳涂料业务转型升级

本报告期，公司持续巩固国内半导体材料龙头企业地位，不断挖掘自身潜力，寻求纵深发展。公司半

导体业务营业收入13,960.07万元，较去年同期上升34.13%。其中：晶圆超纯化学材料随着行业规模的扩大和国产化替代的加快，营业收入实现快速增长，达到5,468.93万元，较去年同期增长了97.55%。

本报告期，公司一方面加快氟碳涂料产品结构转型升级，持续研发改善节能环保优质高效的氟碳粉末涂料，另一方面向氟碳涂料下游延伸，但受疫情及氟碳粉末涂料技术开发瓶颈影响，公司上半年涂料业务营业收入14,782.96万元，较去年同期略有下降。

2、坚持技术主导与技术领先发展战略

公司始终坚持以技术主导为核心，瞄准前沿技术，面向产业需求，填补国内空白，持续研发创新，立足电子电镀、电子清洗、电子光刻三大核心技术；专注于为用户提供集成电路制造用材料、设备、工艺及服务的整体化解决方案；使公司由材料产品提供商向工艺技术服务商转型升级，提升公司行业知名度和品牌影响力；努力跻身世界一流半导体材料供应商行列，将公司建设成为中国半导体关键工艺材料与技术第一品牌。

3、立足集成电路产业，向半导体材料行业深入发展

长期以来，公司在半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一，在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化，被国内集成电路生产线认定为Baseline（基准线/基准材料）的数量为25条。公司是国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业。公司正在加快开发第三大核心技术——光刻技术，在集成电路制造用ArF干法、KrF厚膜胶、I线等高端光刻胶领域已有重大突破。同时，积极布局半导体硅片、半导体湿法工艺设备、平板液晶显示用光刻胶、半导体芯片制造用研磨液等业务领域。

4、聚焦核心项目 提升综合实力

1) 围绕芯片铜互连工艺、蚀刻后清洗工艺、光刻工艺，深入开发铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液、ArF干法、KrF、I线光刻胶、底部抗反射膜等配套材料。2016年底公司立项开发集成电路制造用高端光刻胶，这是我国目前在集成电路功能性化学材料领域里的空白。本报告期，公司已研发获得多个ArF干法、KrF厚膜光刻胶产品配方、工艺数据和技术参数，得到了多次可重复的实验室曝光结果，关键曝光参数已经达到了光刻生产工艺对商用光刻胶可以进行中试产品验证的基本要求。公司将一如既往地瞄准国内空白、国际领先的技术与产品立项开发，秉承审慎评估、扎实操作、风险可控的原则，争取一次立项一次开发成功，进一步巩固公司在国内半导体材料行业的领先地位。

在晶圆级先进封装领域，着力建设晶圆级封装湿法制程工艺应用技术服务平台，致力于为用户提供化学材料、配套设备、工艺技术、现场服务整体化解决方案。有效整合化学材料、配套设备、湿法工艺等各种资源，全力打造完整的一体化技术服务平台，为前段、中段、后段半导体生产客户提供完整的一站式服务，为客户提供包括材料、设备、工艺、服务在内的整体化解决方案，使公司逐步发展为全球半导体材料行业领先公司。

2) 高端防腐氟碳涂料是大型商用建筑不可缺少的材料，而环保节能型高端氟碳涂料，更是目前国家积极鼓励发展的环保节能产品。随着安全环保政策的不断加严，具有能耗低、产品利用率高、成本低、涂装过程环保等优点的氟碳粉末涂料备受青睐，更是相关铝材加工企业的优先选择。考普乐子公司考普乐粉

末的氟碳粉末涂料已经在客户端应用。

6、公司治理结构不断优化

本报告期，公司持续调整和优化经营管理体制，打造高效务实的职业经理人团队。公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时、准确、完整履行信息披露义务，法人治理结构得到进一步完善。

7、公司持续进行股权激励

基于对公司未来发展的信心，建立长效激励机制，提高公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性。公司持续推进股权激励，已完成过两期员工持股计划，2019年5月启动的第三期员工持股计划目前还在存续中。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2020 年 8 月 13 日